

使用超声波技术封合包装

面向未来的可持续发展技术

塑料焊接

金属焊接

切割

清洗

筛分

» **Sustainability**
» **Zero Waste**
→ **Ultrasonics by Telsonic**



SONIQTWIST®
Torsional welding | unique by Telsonic

布龙施霍芬 (CH), 08/2020

盛行的消费主义已转变风向，对可持续发展的巧妙包装解决方案的需求不断上升。只有包装不再由塑料复合材料制成，而是更多地使用单一材料，才能真正实现循环经济的目标。从而快速提升循环利用率。

为促进单一材料和生物塑料的应用趋势，Telsonic 为全球食品制造商提供快速有效又环保的封口技术。扭转式超声波封口技术 SONIQTWIST® 加倍呵护材料和包装物品。特别在食品行业，尤为注重在密封时保护产品和保障流程安全。我们的目标是“食物零浪费”。

创新型超声波技术代表着低能耗、高效率以及 100% 密封包装。为实现统计和可追溯性，整个封口流程受到监控。所有数据可通过接口智能调出并评估。

可持续发展与我们息息相关。Telsonic 是先进超声波封口领域的技术供应商，提供咨询建议，助您一臂之力。

您可以从我们丰富的应用知识中获益，敬请随时联系 Telsonic 包装团队。



01 Carolin Reinbold, Key Account Manager, TELSONIC AG, 瑞士